

2022年10月
Oct. 2022

株式会社 和井田製作所

代表取締役社長 森下 博

Hiroshi Morishita President & COO

WAIDA MFG.CO.,LTD.

第31回

日本国際工作機械見本市のご案内

The 31st JAPAN INTERNATIONAL MACHINE TOOL FAIR INVITATION

謹啓 深秋の候、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今年は「日本国際工作機械見本市」の開催年となります。

「Next-Generation Grinding with WAIDA Machine」をテーマに、

弊社がリリースする新機種をご紹介します。

ぜひ、ご来臨を賜りますよう、よろしく願い申し上げます。

謹白

We are pleased to announce that JIMTOF 2022 will be held this year, and would like to invite you to visit our booth.

Under the theme of "Next-Generation Grinding with WAIDA Machine," we will present our latest product models.

We look forward to seeing you in Tokyo.

会 期 2022年
11月8日 [火] ▶ 13日 [日]

開場時間 9:00~17:00

会 場 東京ビッグサイト

小 間 東3ホール E3033

Period Nov. 8 - Nov. 13, 2022

Time 9:00-17:00

Place Tokyo Big Sight

Booth No. East Hall E3033

展示機 Exhibition Machines

デジタルプロファイル研削盤 **SPG-XV**

Digital Profile Grinder

レンズ金型向けジグ研削盤 **SJG-L1**

Jig Grinder (Ultimate edition)

溝入れインサート研削盤 **DCG-G1**

Grooving Insert Grinder

全自動インサート外周研削盤 **APX-40**

Fully Automatic Insert Periphery Grinder

リモートメンテナンスボックス **RMB-100**

Remote Maintenance Box

映像展示 Video Works Exhibition

HAAS社 Multigrind® Radical

JIMTOF 2022

第31回 日本国際工作機械見本市

次世代研削加工、WAIDAマシンと共に

Next-Generation Grinding with WAIDA Machine



SJG-L1



SPG-XV



DCG-G1



APX-40



映像展示

HAAS社
Multigrind®
Radical

WAIDA

株式会社 和井田製作所 WAIDA MFG.CO.,LTD.

www.waida.co.jp